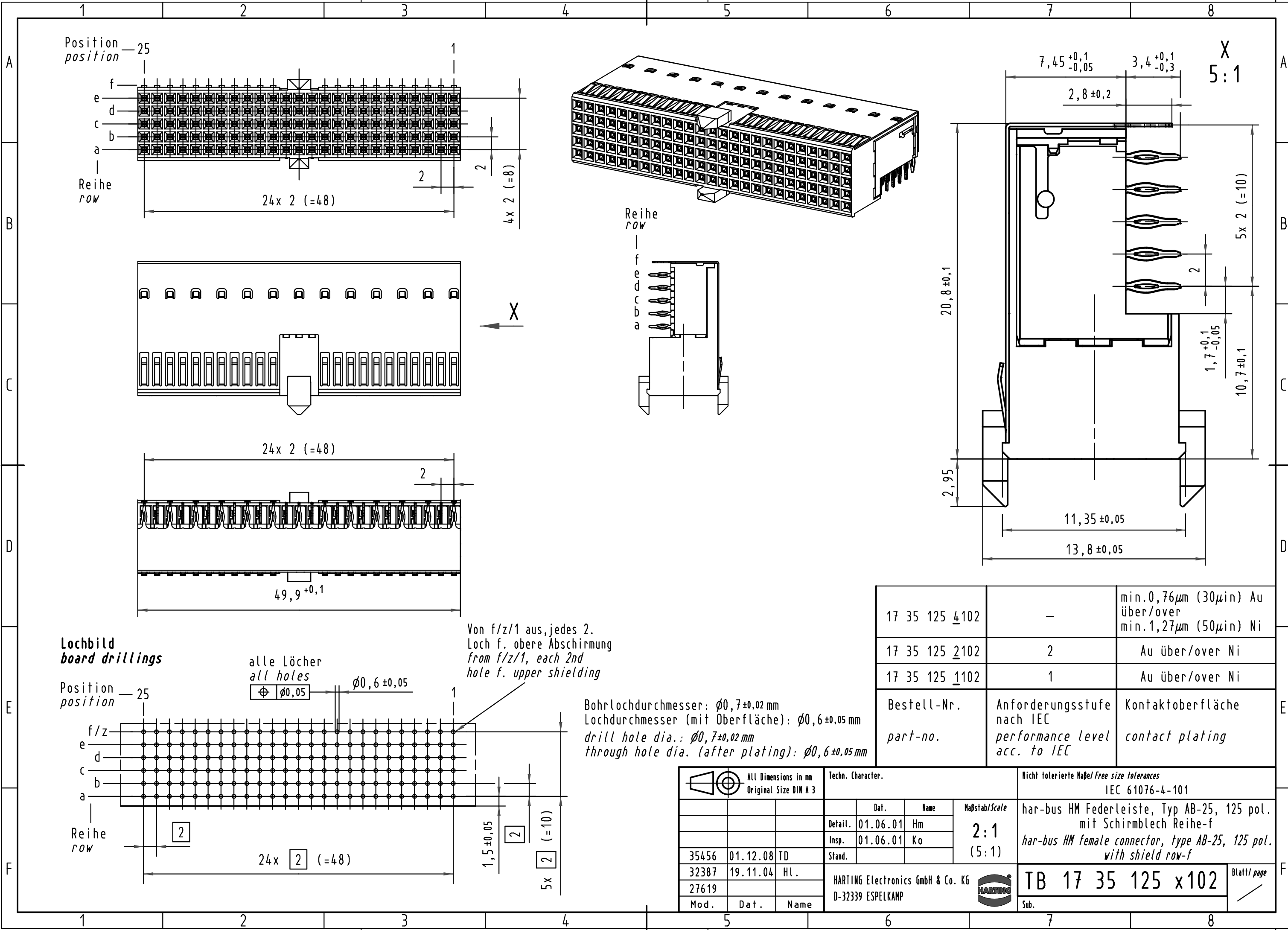
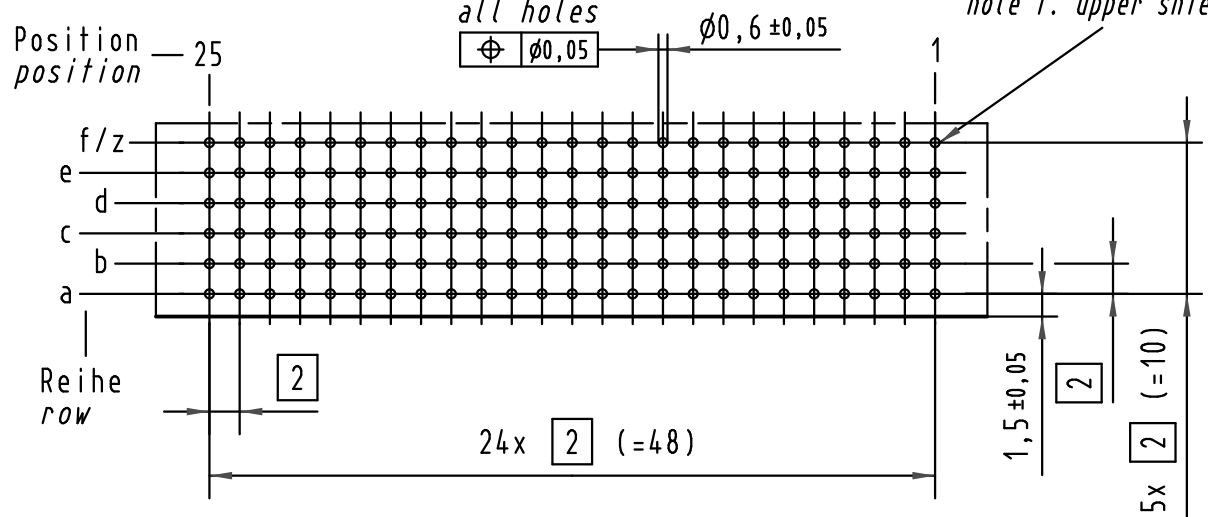


Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved



**Lochbild
board drillings**



Bohrlochdurchmesser: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 Lochdurchmesser (mit Oberfläche): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm
 drill hole dia.: $\phi 0,7 \pm 0,02$ mm
 through hole dia. (after plating): $\phi 0,6 \pm 0,05$ mm

17 35 125 <u>4</u> 102	—	min. 0,76 μ m (30 μ m) Au über/over min. 1,27 μ m (50 μ m) Ni
17 35 125 <u>2</u> 102	2	Au über/over Ni
17 35 125 <u>1</u> 102	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 61076-4-101		
			Dat.	Name	Maßstab/Scale	har-bus HM Federleiste, Typ AB-25, 125 pol. mit Schirmblech Reihe-f har-bus HM female connector, type AB-25, 125 pol. with shield row-f		
			Detail.	01.06.01 Hm	2:1 (5:1)			
			Insp.	01.06.01 Ko				
			Stand.					
35456	01.12.08	TD	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 17 35 125 x102	Blatt/page
32387	19.11.04	HL.	D-32339 ESPELKAMP					
27619								
Mod.	Dat.	Name				Sub.		